



Lötzinn bleifrei, ø 1,0 mm, 500 g

- Flussmittelgefüllter Lötdraht für das Löten von Elektronik
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

Silber:	0,3 %
Kupfer:	0,7 %
Zinn:	99 %
Flussmittelanteil:	2,5 %,
Schmelzpunkt	217° C

Solder Lead-Free, ø 1.0 mm, 500 g

- Flux-filled solder wire for soldering electronics
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Composition

Silver:	0.3 %
Copper:	0.7 %
Tin:	99 %
Flux content:	2.5 %
Melting point:	217° C

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.06.2025	alw
		gepr.:	02.06.2025	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

LZ 1.0 500g - bleifrei LC



Blatt

1/1

Zeichnungs-Nr.:

40846

von